第1章 序 章

1-1 背景

私たちが使っている携帯電話の充電部などのコネクタを見ると,非常に微小 な構造をしているのがわかる.このような部品は,金属の型にプラスチックを 高圧で流し込むプラスチック射出成形によって作られている.

小型プラスチック部品の量産において,第2章で紹介する「コアピン」を使 用することは欠かせないことである.しかし,コアピンの使用においてさまざ まな問題が発生しているのも事実である.その問題とは,射出成形中にコアピ ンが変形・破損してしまうことである.しかし,コアピンを製作する企業は, コネクタ製品を生産する企業から完成品の形状および寸法を注文されて仕事を している.つまり,コアピンの設計をする企業は,コアピンを顧客の要求通り の形状・寸法に仕上げなければならず,コアピンの強度を優先して決めること が許されない.コアピンはもともと強度的に無理のある形状をした製品である と言える.

ただでさえ小さな形状をしたコアピンであるが,製品の小型・高性能化が進むにつれて,コアピンにはさらに微小な形状が求められている.さらに、プラスチック射出成形中,高圧で流れ込んでくるプラスチックはコアピンに曲げ荷重を与える.プラスチック射出成形は製品を大量生産するための技術であるから,1つの金型で成形は何度も行われ,コアピンには繰返し応力が作用する.数あるコアピンの破損原因の中で最も問題となっているのは,この繰返し応力による疲労破壊である¹⁾.

疲労破壊とは、「物体の一部(応力集中部)が繰返し応力を受け続けたときに 物体の最も脆弱な部位から原子レベルで微細なき裂が発生し、さらに繰返し応 力を受け続けることでき裂が成長し、最終的に破壊する」という長時間にわた る破壊現象である.疲労破壊については工業界でかねてから問題とされていた 事だが、未だ詳しく解明されていない分野である²⁾.一般的な破壊現象において、 90%以上が繰返し加重による疲労破壊であり、残りの10%が落下による破損や 不注意による破損とされている.すなわち、この疲労破壊を防止することがで きれば、破壊は皆無になると言っても過言ではない³⁾.

コアピンの疲労破壊の原因は,材料内に含まれる介在物や微小欠陥,加工時 の表面傷を起点とするものとされているが,コアピンのような微小部品の疲労 強度特性や破壊機構はもとより,それを調査・評価する確かな方法はやはり確 立されていないのが現状である.大規模な製造ラインにおける部品の破損は企 業として重大な損害となるため,より疲労に強い材料の開発や,疲労強度の評 価方法の模索が叫ばれているのである.しかし現在,世の中に存在する疲労試 験機は,コアピンの大きさに比べはるかに大きい物体(試験片)を対象とした ものであり,コアピンのような極小部品の疲労強度を調べるにはあまりに不適 と言わざるを得ない.

では,なぜ出回っている疲労試験機サイズの試験片から得られる疲労試験の 結果を,そのままコアピンの設計に当てはめないのだろうか.それは,材料の 疲労強度は試験片の大きさによって異なってくるためである.一般に,大型試 験片と小型試験片に繰返し曲げ荷重による疲労試験を行った場合,同じ応力を 与えた場合では大型試験片のほうが早く破断するとされている.その理由は, 試験片の表面に存在する欠陥の数が影響しているからである.

疲労破壊は物体の最も脆弱な部分から発生することは述べた.物体の最も脆弱な部分とは最大応力部ではなく,その近辺で試験片表面に複数存在している 欠陥である.異なる大きさの試験片において,表面に存在する欠陥の数は,当 然表面積の広い試験片のほうが多くなる.小型試験片表面の欠陥数は大型のも のよりも絶対的に少なくなるため,同応力下では小型試験片の疲労強度のほう が高くなるのである.

このように,試験片のサイズで試験結果に差が出ることを寸法効果と言う4). つまり,コアピンのような微小部品の疲労強度を調べるには,コアピンそのも ののサイズの試験片による疲労試験を行わなければならず,そうしなければコ アピンの設計に必要な疲労強度のデータは得られないのである.しかし前述の 通り,コアピンの実物相当サイズの試験片を扱える疲労試験機は存在しておら ず,どのようにその疲労強度を位置付けすればよいのかはまだわかっていない のである.

1-2 研究の目的

以上の背景の通り,コアピンのような微小部品の疲労特性はまだ明らかになっていない.よって本研究では,試作型の小型疲労試験機⁵⁾を用いてコアピン に見立てて作成した試験片に繰返し曲げ疲労試験を行い,その疲労強度特性を 評価し,そこからコアピンの疲労寿命を延ばす方法・要因を見出し,これを報 告することを目的とする.

第2章 金型のコアピンについて

1-1 で述べた通り,近年携帯電話や PC 等の小型薄型化・高機能化は目覚しく 進んでいる.携帯電話や PC が小型になると言うことは,それに使われている部 品も同時に小型化しているということである.その中でもコネクタは低背・狭 ピッチ化が求められている.

そのコネクタを製作する金型のコアを分割構造にした場合の分割パーツをコ アピンと呼称している.コアピンはメインコアに組み込まれ,成形品の形状(コ ネクタの穴部)を作る役割をする.むしろ,コアピンはコネクタを作るパーツ と考えて良いだろう.また,実際に企業で製作されたコアピンを図1に示す.

現在コアピンは間隔 0.3~0.5mm ピッチのコネクタ製作用を主として作られ ているが,前述の通りさらに細かい間隔を必要とされている.図2はコアピン 先端の拡大写真である.写真より,コアピンがいかに微小な形状を持っている かが理解できるだろう¹⁾.



図1 コアピン(山形精研株式会社提供)



図 2 コアピン先端部拡大写真 (0.1mm ピッチ 溝巾 0.07mm)

第3章 試験片

3-1 化学成分

本研究で使用する試験片の材質は,ダイス鋼 JIS・SKD12 と SKD61 をベー スとした改良材である.(コアピン専用鋼 IMO - 8:山形精研株式会社製) 以下の表1に SKD12 及び SKD61 の化学成分を示す.

	Cr	Мо	V	Si	С	Mn	Ρ	S
SKD12	4.80	0.90	0.15	0.10	0.95	0.40	0.030	0.030
	~	~	~	~	~	~	以下	以下
	5.50	1.20	0.35	0.40	1.05	0.80		
SKD61	4.80	1.00	0.80	0.80	0.35	0.25	0.030	0.020
	~	~	~	~	~	~	以下	以下
	5.50	1.50	1.15	1.20	0.42	0.50		

表 1 SKD12 及び SKD61 の化学成分

3-2 熱処理

熱処理は,焼入れの後に焼戻しを3回行い,更に残留オーステナイトと焼戻 しマルテンサイトの安定化処理を行った.この熱処理は,山形精研株式会社で 行なった.その方法を図3に示す.



時間



3-3 機械的特性

熱処理を施した材料の機械的性質は以下の通り.

硬さ	:	60 ± 1 HRC
破壊靭性値	:	25.1MPa • m ^{1/2}
ヤング率	:	210GPa

3-4 形状

試験片の形状及び寸法を図 4 に示す.試験片は,疲労試験機に取り付ける厚 さ 0.8mmの固定部と,厚さ 0.2mmの実際に繰返し曲げ加重を受ける応力負荷 部がある.そして段付部切欠半径は 0.3mm である.

また,試験片の加工は放電加工ではなく,すべて研削で行われる.これは, 放電加工時に,製品表面に細かい傷が発生するからである.研削に使用した砥 石は,チロリット社の CBN 砥石(97A120JV)であり,研削液を使用しない乾 式研磨法で試験片を製作した.ちなみに試験片製作時,試験片長手方向が材料 の圧延方向になるよう切り出し,研削は圧延方向と直角の方向に行う.



図4 試験片形状及び寸法

第4章 改良型ダイス鋼小型試験片の 繰返し曲げ疲労試験

4-1 緒言

材料の疲労寿命は与えられる繰返し荷重による応力振幅の大きさに依存して いる.材料の疲労強度を知るためには,各応力振幅での試験片の疲労寿命を調 査しなければならない.さらに材料の疲労強度を定めるにあたり,何か基準と なる繰返し数を満たす応力振幅(時間強度)が必要である.

本実験では,どれくらいの応力振幅(繰返し荷重)を与えたとき,試験片が 何回の繰返し数で破断するのかを,各応力振幅で疲労試験を行い調査すること を目的とする.また,本研究では実用上の観点から繰返し数10⁶回を実験の打ち 切り回数とし,この繰返し数10⁶回満たす応力振幅(時間強度)を見出すことも 一つの目的である.

4-2 実験方法

4-2-1 疲労試験機

図 5-1, 5-2 に本研究で使用した小型疲労試験機の概観を示した.図 5-1 は小型疲労試験機を真上から見たもので,図 5-2 はこれを側面から見た図である. また,図 5-2 には試験片取り付け部の拡大図もあわせて示している.

この小型疲労試験機は,モータの回転運動をクランク機構によって往復運動 に変換するものである.これによりスリット状の応力負荷板を往復させること で試験片に繰返し曲げ荷重を与える構造である.また,試験片固定板は往復運 動の直角方向にスライドさせることができ,これにより試験片に与える応力振 幅の大きさを変化させることができる.ちなみに,試験片固定板の移動距離は 取り付けられているマイクロメータで計測する.繰返し数のカウントは,非接 触式センサで数えられ,カウンタに表示される.試験片が破断すると,自動停 止装置によって自動的にモータが停止し,試験が終了する仕組みになっている.



図 5-1 小型疲労試験機



図 5-1 小型疲労試験機の側面図及び拡大図

4-2-2 試験条件

負荷条件は,完全両振り(応力比R=-1)で,繰返し速度6Hz,変位3.04mmの一定である.本研究では実用上の観点から繰返し数10⁶回を実験の打ち切り回数とした.

応力振幅は片持ちはりの曲げの式⁷⁾に基づき,式1より求められる.本実験 ではE,h, は一定値であるため,負荷の位置(=試験片長さ)Lを変えるこ とにより,応力振幅 を変化させた.また,図6は試験片に負荷のかかる様子 を模式的に表したものである.図6において,Aに示す箇所に応力が集中し, ほとんどの試験片はここで破断した.

$$\sigma = \frac{3Eh\delta}{2L^2} \qquad \cdots \neq \mathbf{1}$$

:応力振幅	[MPa]
-------	-------

- E :ヤング率 [GPa]
- h :試験片幅 [mm]
 - :たわみ量(振幅×1/2)[mm]
- L : 負荷の位置 [mm]



図6 繰返し曲げ疲労試験模式図

4-3 結果及び考察

本実験では応力振幅を変化させ,さまざまな値の応力振幅で試験片に対し疲 労試験を行った.本実験で得られた結果を図7の疲労強度特性曲線に示す.

疲労強度特性曲線は,試験片が破断するまでの繰返し数N_fを横軸(対数)に, そして応力振幅 を縦軸にとって,応力振幅と寿命の関係を示したグラフである.

図 7 の疲労強度特性曲線よりわかるのは,与える応力振幅が大きい時,試験 片は少ない繰返し数で破断したことと,応力振幅が小さい値の時は試験片の寿 命は飛躍的に延びるということである.また,本研究で得られた10⁶回を満たす 時間強度は1550 MPa だった.

ほとんどの試験片は段付部 R0.3mm の終点付近で破断していた.しかし,その段付部 R0.3mmの終点よりも数 mm 先で破断している試験片も存在した.



図 7 疲労強度特性曲線

4-4 結言

本試験片に対し,各応力で繰返し曲げ荷重疲労試験を行った結果,判明した ことは以下の通りである.

- ・試験片の疲労寿命は,加わる応力振幅が大きければ短くなり,応力振幅が小 さいとき試験片の寿命は飛躍的に延びることがわかった.
- ・本研究で定めた繰返し数 10⁶回を満たす時間強度は,1550 MPa が得られた.
- ・試験片は概ね段付部 R0.3mm の終点付近で破断していたが,その段付部 R0.3mm の終点よりも数 mm 先で破断している試験片もあった.

第5章 改良型ダイス鋼小型試験片の

繰返し曲げ疲労試験におけるバリの影響

5-1 緒言

第4章にて本試験片の疲労強度は明らかになった.しかし,第4章で使用した試験片は軽く面取りされ,加工後表面に存在するバリを取り去ったものだったのである.

もともとコアピンの製作において,研削加工の後に糸面取り等バリをとる処 理は行われない.バリを取るため糸面取りを行うと,角が削られ製品の形状は わずかであるとしても必ず変化する.一般的なサイズの製品ならば,加工後の バリを取ることは当たり前のことである.また,糸面取りしても形状や機能に は何ら差し支えないのが普通である.しかしながら,知っての通りコアピンは 大変微小な部品であるため,わずかな面取りでもその形状の変化は割合的にも 大きいものになるのである.例えば100 個のお菓子の中から1 個を勝手に食べ ても一見わからないが,2 個あるお菓子の1 つを勝手に食べたら盗み食いしたこ とがすぐにばれてしまうのと同じことある.ましてやコアピンの使用目的はプ ラスチック射出成形で精密な小型コネクタを作製することであるため,コアピ ンを面取りしてわずかでも形状が変化するのはコネクタ作製において致命的な のである.

このように,コアピンはバリを残したまま使用されているのが現状である. 本実験では研削加工後のバリをそのまま残した試験片を用意し,第4章と全く 同じ方法で疲労試験を行った.これにより,バリの有無が試験片の疲労強度に 影響するのかしないのか調査することを目的とする.

5-2 実験方法

使用する試験機及び試験条件は第4章と同じ.

本実験で使用する試験片は,第3章で紹介したものと同様のものであるが, 研削加工の後のバリをそのまま残した仕様となっている.その試験片全ての表 面を光学顕微鏡(BH-2-UMA:OLYMPUS)で観察したところ,全ての試験片 にバリが存在していることが確認された.図8は試験片に存在するバリを走査 型電子顕微鏡(SEM)(JSM-5410LV:日本電子)を用いて撮影したものである. また,試験片のどの部分を観察したのかわかるよう,補足として3次元 CADの I-DEASによる立体モデルも示す.ちなみに,写真は立体モデルの赤丸内の部分 を観察したものである.図8を見ると,試験片のエッジに沿ってバリが存在し ているのがわかるはずである.





図8 試験片に存在するバリ

5-3 結果及び考察

本実験ではバリが有る試験片に対して第4章と同じように応力振幅を変化させ,各応力振幅で疲労試験を行った.図9は,第4章で得られたバリの無い試験片のデータに,本実験で得られたバリの有る試験片のデータを重ねて表した疲労強度特性曲線である.図9において,赤丸がバリを取った試験片の結果で, 青バツがバリを残した試験片の結果を示している.

図 9 の疲労強度特性曲線から,バリの有る試験片もバリの無い試験片と同じ ように高い応力振幅では早く破断し,同様に低い応力振幅では試験片の寿命は 大きく延びたことがわかる.さらに,全体としてバリの有る試験片のほうがバ リの無い試験片よりも少し先に破断する傾向が見られた.また,本研究で得ら れたバリの有る試験片が繰返し数 10⁶回を満たす時間強度は 1500 MPa だった. 第4章でのバリの無い試験片の時間強度は 1550 MPa だったため,本実験では バリの有る試験片の時間強度はこれに及ばないという結果になった.しかしそ の差は 50 MPa であるため,試験を繰返せばバリの有る試験片でもバリを取っ たときと同じ時間強度を得られるものと推察される.なぜなら,バリを取った 試験片も元はバリを残した試験片であり,同一素材の純粋な疲労強度は同じと 考えることができるからである.



図9 疲労強度特性曲線(バリの有無による比較)

5-4 結言

バリを残した試験片に対し, 各応力で繰返し曲げ荷重疲労試験を行い, さら に第4章で得られたデータと本実験で得られたデータを比較した結果, 判明し たことは以下の通りである.

・バリの有無にかかわらず,試験片の疲労寿命は加わる応力振幅が大きければ 短くなり,応力振幅が小さいとき試験片の寿命は飛躍的に延びる.

・バリの有る試験片が繰返し数 10⁶回を満たす時間強度は,1500 MPa だった.

・バリを残した試験片のほうが全体的にバリを取去った試験片よりも先に破断 した.

第6章 疲労破面解析

6-1 緒言

前述の通り,疲労破壊の原因は表面付近の介在物や加工時の表面傷であると されている.また,試験片の破面にはき裂の発生源の位置やその種類,き裂進 展の様子などの重要な情報が残されている.その試験片がどのような原因で疲 労破壊を起こしたのか,破壊の原因を特定することは疲労破壊を防ぐという目 的においては欠かせないことである⁶⁾.本研究では後の第7章で述べる一定応 力振幅での試験で破断した試験片を中心に,その試験片がどんな原因でどのよ うにして破壊したのかを明らかにするため,走査型電子顕微鏡を用いて破断面 の観察を行った.疲労破面解析は試験片が疲労破壊した原因,すなわち破壊が 起きた起点を探し,それにはどのような種類と特徴があるのか調査することを 目的とする.

6-2 観察方法

6-2-1 破面観察までの流れ

以下のような流れで試験片破断面の観察を行った.

1試験片の破断

- 2 走査型電子顕微鏡を用いて破断面を観察
- 3破壊の起点を発見
- 4 破壊の起点に介在物らしき物体が確認された場合は,元素分析装置 (JED-2110:日本電子)により元素分析を行い,介在物の特定を行う.

6-2-2 疲労破面について

疲労破壊させた試験片の破面を正面から観察し,電子顕微鏡により撮影した 例を図 10 に示す.また,図 10 には観察方向がわかるよう3次元モデルを合わ せて示している.このように,試験片の疲労破面には破壊の起点と,遅い疲労 き裂進展領域,早い疲労き裂進展領域,そして最終破壊部が存在する⁸⁾⁹⁾.

疲労破壊の起点は破壊した物体の表面またはその近傍に必ず存在している. 疲労破壊の最初は起点から発生したき裂がゆっくり半楕円形に進展していく. その破面は比較的なだらかで,観察するとその部分は暗く見える.ゆっくりと したき裂がある程度進展していくと,あるところからき裂の進展は急に速くな り,最後は残された部分が一気にもぎ取られるように破断するのが疲労破壊の 特徴である.



破断面の観察方向



0.1mm

図10 疲労破面の例

6-3 結果及び考察

本研究では,走査型電子顕微鏡を用いて試験片破断面の観察を行った.その 結果,疲労き裂の発生源には大きく分け3種類があることがわかった.

6-3-1 介在物型

図 11 にき裂発生源となった介在物を電子顕微鏡で撮影したもの(左図)と, これを元素分析したもの(右図)を示す.左図の赤丸が介在物を示している. 元素マッピングにおいて,緑で示された部分は Fe,赤で示された部分は Al で あった.よって,この試験片は介在物として析出した Al が原因で破断したもの であることがわかる.



図 11 破断面に存在する介在物と元素分析の結果(Al) (バリ有り試験片,1460MPa, N_f=19824) 図 12 は他の試験片を同様に観察し,元素分析を行ったものである.左図の赤 丸が介在物を示している.元素分析の結果,緑の部分はFe,赤で示された部分 は V,青の部分は Mo であった.よって,この試験片に存在している介在物は V-Mo であることがわかった.また,この介在物は試験片の表面に存在している 訳ではなく,表面から少し内側に存在しているのが確認できる.このように試 験片内部の介在物を起点とした疲労破面はフィッシュ・アイ(魚の目)と呼ば れており¹⁰⁾,本研究においては特殊な例である.本研究でこのようなフィッシ ュ・アイ型の疲労破面が見られたのは,この試験片1本のみであった.



SEM像

図 12 フィッシュ・アイ型の介在物と元素分析の結果(V-Mo) (パリ無し試験片,1600MPa,N_f=406179)

また,破壊源が介在物型だったものの内,さらにその中で介在物の特定ができたものは70%で,その介在物の半数がAlであった.

6-3-2 研削痕型

図 13 は研削痕が原因で破断した試験片の破断面である.研削痕型の疲労破面 は,研削加工中にできた砥石の傷からき裂が発生したものである.いかに研削 でできる傷が小さいものでも,疲労破壊が起こる原子の視点からではそれは非 常に大きな応力集中源となるのである.また,介在物からのき裂が1 点から発 生するのに対し,研削痕からのき裂は研削痕の広い範囲から発生する特徴があ る.



 $50 \,\mu$ m

図 13 研削痕型の破面

(バリ無し試験片,1500MPa,N_f=1847668)

6-3-3 バリ型

バリを残したままの試験片において,試験片角部に存在するバリを起点とし て破断しているケースが多く見つかった.図14は起点となったバリを示したも のである.当然バリ型の破断面を持つものはバリを残した試験片にしか見られ なかった.例外としてバリを取った試験片の中でも,取り残したと思われるバ リから破断しているものが1本だけ存在した.このことから,バリが疲労破壊 に与える影響は大きいものであると考えることができる.



図 14 バリを基点とした破面 (バリ有り試験片,1500MPa,N_f=110371)

6-4 結言

本研究で試験片の破断面を電子顕微鏡及び元素分析装置で観察・分析した結 果,次のことがわかった.

- ・疲労き裂の発生源は大きく分けて「介在物型」,「研削痕型」及び「バリ型」 という3種類のパターンがあることがわかった.
- ・介在物型の中で,元素分析で解析できたのは70%で,確かに介在物が存在している場合にもかかわらず元素分析装置で物質が特定できないものがあった.
- ・元素分析で解析できた 70%の介在物の内,半数が Al であった.
- ・バリ型の破断面はバリを残した試験片のみの特徴である.例外として,バリ を取り去った試験片の中でもバリを取り残したと思われる箇所から破断して いたものが1本だけ確認されたため,バリが疲労破壊に及ぼす影響は大きい と考えられる.

第7章 定応力疲労試験

7-1 緒言

同じ条件で試験を繰り返しても毎回ほぼ同じ結果が得られる引張強さ試験や 硬さ試験と違い,疲労試験の結果は同じ条件だとしても非常に広範囲にばらつ きを持つ特徴がある¹¹⁾.疲労破壊におけるき裂の発生は原子レベルでの出来事 であるため,材料内に存在する介在物や,試験片表面の表面傷が及ぼす影響は 大きい.人間から見ればどれも同じ試験片に見えても,原子から見れば試験片 のパラメータは一本一本異なるのである.これが疲労試験結果のばらつきの原 因であり,疲労破壊が突然発生する原因でもある.

よって,疲労強度を考える上で数本の試験片の寿命のみを材料の疲労強度として考えるのは早計であると言える.第6章で明らかとなったように,試験片の破壊原因は多様である.なので,疲労を考えるためには同じ条件(一定応力)で複数の試験片で疲労試験を繰返し,試験片の寿命とその試験片がどのような原因で破壊したのかを総合的に結びつけて考える必要がある.

また,第4章,第5章,第6章の結果より,試験片にあるバリの有無が疲労 破壊に影響を与えていることが明らかになったため,その具体的な影響を見出 さなければならない.

本実験では,繰返し数のばらつきと試験片の破壊源を結びつけて考えるため, バリの有る試験片とバリの無い試験片に対して定応力疲労試験を行い,さらに その破面を観察した.そして,それぞれの結果を統計的に処理することを目的 とする.

7-2 実験方法

7-2-1 試験条件及び実験の流れ

試験片はバリの有る試験片とバリの無い試験片を使用した.

試験条件は第4章及び第5章と同じである本実験では応力振幅を1600 MPa の一定に設定し,両試験片に対して定応力疲労試験を行った.応力を一定に設 定して複数の試験片に対し疲労試験を繰返すことを定応力疲労試験と呼ぶ.定 応力疲労試験では応力以外の条件・環境を変化させて試験を行うことがあるが, 本実験では応力以外の条件も全く同じにして試験を行った.

各試験片の破断後は,第6章で述べた通り走査型電子顕微鏡と元素分析装置 を用いて,破壊源の特定及び介在物の特定を行った.

結果が出揃った後,各試験片の寿命と疲労破壊源の関係をワイブル分布によ り統計処理を行った.

また,一定応力振幅を1600 MPa に設定したのは,企業が設計目標とする繰返し数 10⁵ 回付近の寿命を調査できる応力として妥当な大きさだと判断したからである.

7-2-2 ワイブル分布

同一応力で得られた試験結果がばらつくのは前述した.このような同一条件 でばらつきを持つ試験結果には,ワイブル分布を用いて検討することが統計的 に有効であるとされている.ワイブル分布は,総数 n 個のデータの内,寿命の 短いほうから第 番目のデータに対する累積確率 P をメジアンランク法

$$P = \frac{i - 0.3}{N + 0.4} \qquad \cdots \neq 2$$

で求め,Y軸に2回対数

$$Y = \ln \ln \left(\frac{1}{1-P}\right) \cdot \cdot \cdot \vec{x} 3$$

X軸に繰返し数Nfの対数

$$X = \ln N_f \qquad \cdots \pm 4$$

を取ったグラフであり, Y=mX で傾き m の一次関数で表される¹²⁾¹³⁾.

7-3 結果及び考察

7-3-1 定応力疲労試験結果

繰返し数のばらつきを調べるため,両試験片(バリ無し 14 本,バリ有り 18 本)に対し,一定応力振幅 1600 MPa で試験を行った.図 15 は本研究の結果を 図9の疲労強度特性曲線に重ねてプロットしたものである.図 15 において,白 抜きの赤丸がバリの無い試験片の一定応力振幅での結果,細い青バツ印がバリ の有る試験片の一定応力振幅での結果を示している.

バリの有無を問わず,試験結果は非常に広い範囲の繰返し数でばらついた. 図 15 を見る限り,バリの有る試験片の試験結果の方が比較的大きくばらついて いるように見える.それを具体的な数値として表すため,繰返し数からばらつ きの度合いを示す標準偏差を求めた.その結果バリ無しでは490417,バリ有り では975602 となり,バリの有る試験片の繰返し数の方がより大きなばらつきを 持つことがわかった.



図 15 定応力疲労試験結果(1600MPa)

7-3-2 疲労寿命分布

図 16 は本実験で得られたデータのワイブル分布を両試験片ごとに求め,一本 一本の破壊原因と合わせてプロットしたものである.データをプロットすると, それぞれのデータは傾きの異なる 2 本の直線で構成されることがわかる.この 直線は最小二乗法で求めたもので,傾きの大きい直線上にあるものは短寿命, 傾きの小さい直線上にあるものは長寿命であることを示している.それぞれの データが短寿命:長寿命の比は,バリ無しで4:3,バリ有りで5:1 であり, バリの有る試験片は特に短寿命に集中することがわかる.

バリ有り試験片の 50%はバリを起点として破壊していた.もし,これらの試験片がバリの影響を受けなかった場合,いくつかのデータは長寿命側にプロットされていたはずである.つまり,試験片のバリを取り除くことで試験片の寿命を長寿命側に引き上げることができると言える.

また,研削痕型の試験片と介在物型の試験片の疲労寿命を比べてみると,研 削痕型は疲労寿命が短くなる傾向があることがわかる.さらに,研削痕型と介 在物型よりもバリ型の方が疲労寿命は長いというのも見て取れる.なので,そ れぞれの原因が疲労強度に及ぼす影響の大きさは研削痕が最も大きく,次に介 在物,そしてバリの影響があることがわかった.

長寿命側にプロットされた試験片の破壊源は,破壊の起点に介在物らしき物体が存在していたが,元素分析を行っても母相である Fe しか検出されなかった 正体不明の破壊源だった.これらはいずれも長寿命の試験片にしか見つからな かった原因であるため,この正体不明の破壊源は試験片の疲労寿命において重 要な要素であると考えられる.本研究ではこの破壊源の正体を特定することが できなかったが,この破壊源の正体を解き明かすことが今後の課題と考えられる.



lnN_← 図 16 定応力疲労試験結果のワイブル分布(1600MPa)

7-4 結言

本実験ではバリの有る試験片とバリの無い試験片に対し,1600 MPa で定応力 疲労試験を行い,さらに試験片の疲労破壊源を調査した.そしてそこから得ら れたデータを集計し,ワイブル分布による統計的処理を行った結果,以下のこ とが判明した.

- ・バリの有無を問わず,繰返し数は非常に広い範囲でばらついた.
- ・結果の標準偏差を求めたところ,バリ無しでは 490417,バリ有りでは 97560 となり,バリの有る試験片の繰返し数の方がより大きなばらつきを持つこと がわかった.
- ・試験結果に対しワイブル分布でデータを処理した.その結果,短寿命:長寿命の比はバリ無しで4:3,バリ有りで5:1であり,バリの有る試験片は特に短寿命に集中することがわかった.
- ・バリを残した試験片の 50%がバリを起点として破壊していた.この事実から
 試験片のバリを取り除くことで試験片の寿命を長寿命側に引き上げることができると言える.
- ・疲労強度に及ぼす影響の大きさは
 研削痕 > 介在物 > バリ
 の順に大きくなることがわかった.
- ・長寿命側の試験片には,元素分析で特定できなかった介在物を起点として破壊しているものが集中していた.今後の課題として,正体不明の介在物が何であるのか解明することが挙げられる.

第8章 有限要素法による解析

8-1 緒言

第4章で述べた通り,これまでの実験で試験片が破断する位置は毎回同じと いうわけではないことがわかっている¹⁴⁾.物体が疲労破壊する上で,その破壊 箇所は応力集中源である.なので,試験片の応力集中源(疲労破壊源)はそれ ぞれ別の位置に存在していることになる.全く同じ形状の試験片に同じ方法で 試験を行っている以上,その応力集中源はどの試験片でも同じ箇所のはずであ る.実験前の段階で,試験片の段付部R0.3mmの終点付近に応力集中が起き, そこで破断するはずだろうという事は予想していた.しかし,本試験片におい て疲労試験中どこに応力が集中するのかは正確にはわからない情報であった.

そこで,本研究では3次元 CADの I-DEAS で試験片のモデルを製作し,有限 要素法によって疲労試験中の試験片にどのような応力が発生するのかシミュレ ーションを行った.

また,本来コアピンの段付部に R をつける事は少ない.さらに本研究では, 本来のコアピンの様子に近づけるため,段付部の R を本研究の半径 0.3mm から 半径 0.1mm に小さくした試験片を仮定して同様に解析を行った.

8-2 方法

解析に用いるのは3次元 CAD の I-DEAS である.

試験片のモデルを作成し,実際の疲労試験と同じように仮定した応力を発生 させる変位を与える.なお,変位は式1から求める.

8-3 結果及び考察

図 17 は本研究で実際に行った疲労試験と同様に,試験片に 2000 MPa が発生 するものと仮定して有限要素法による解析を行った結果である.有限要素法に よる解析において,詳しい解析をするためにはモデルにより細かいメッシュを 切らなければならない.しかし,細かいメッシュを切れば切るほど PC にかかる 負荷は大きくなるため,本研究では試験片の一部を抜き出して解析を行った. また,図 17 の上図に試験片の抜き出した部分を赤丸で示す.

図 17 において,赤い部分が最大応力の発生している箇所であり,応力集中部 であることを示している.これを見ると,最大応力はR部の終点から0.06mm 固定側に入り込んだ位置であることがわかる.しかし,実際の試験片の破断箇 所はR部の終点より2~3mm先の範囲でばらつきを持っていた.よって,試験 片には理論上の応力集中部よりも先の地点に応力集中が発生していることにな る.すなわち,試験片の破断地点に存在している介在物や研削痕が理論上の応 力集中の値よりも大きい応力集中を発生させるということがわかったのである.

また,試験片に加わる応力は2000 MPa としてたわみを計算し,それを与え て解析を行った.解析の結果,実際に試験片に作用する最大応力は2260 MPa であることが判明した.計算と解析結果が異なる理由は,計算に用いる式1は あくまで材料力学から求められる理論上の式であるからと考える.段付部に R を持つ本試験片に加わる正確な応力と理論式の結果では,応力の値に違いが現 れるのである.つまり本研究で行った疲労試験では,設定上試験片に計算で求 めた応力よりも大きな応力がかかっていたことになると推察する.

さらに本研究では,段付部の R を本研究の半径 0.3mm から半径 0.1mm に小 さくした試験片のモデルを作り,試験片に応力 2000 MPa が発生するものとし て全く同じ条件で解析を行った.その結果,段付部の R が小さくなっても,最 大応力は R 部の終点から固定側に入り込んだ位置に存在することが確認された. また,段付部の R が半径 0.3mm の場合は最大応力が 2260 MPa だったのに対 して,半径 0.1mm の場合の 2030 MPa であり,段付部の R を小さくすると最 大応力は理論上の値 2000 MPa に近づくことがわかった.

最大応力が R 部の終点から固定側に入り込んだ位置に存在することと,段付 部の R の直径が大きいと最大応力が計算よりも高くなる理由は,太さの違う2 本の片持ち梁を考えることで説明できる.太い方と細い方の2本の片持ち梁の 自由端に同じ大きさの変位を与えた場合,最大応力は2本とも固定端に生じる. しかし,与える変位は同じ値なので,最大応力の大きさは太い片持ち梁の方が 大きくなる.これは材料力学上,間違いの無いことである.この事実を踏まえ 別の視点で考えると,図17において片持ち梁となる応力負荷部は,固定端付近 でだんだん太くなる構造をしていることがわかる.本研究において理論式であ る式1を用いるとき,試験片の幅hは0.2mmを代入した.しかしそこから導か れる応力は,段付部がRを持たず直角の場合の応力値である.

これらの事柄から,最大応力がR部の終点から固定側に入り込んだ位置に存 在する事と,段付部のRの直径が大きいと最大応力が計算よりも高くなる理由 を以下に述べる.片持ち梁の自由端に同じ大きさの変位を与えた場合,最大応 力が生じる固定端の幅が太いほど最大応力は大きくなる.理論上,本試験片の 固定端の幅は0.2mmである.しかし実際は段付部にRがあるため試験片の固定 端の幅は連続的に大きくなっている.つまり,段付部Rの影響で試験片幅0.2 mmよりも固定端の幅が大きくなるため,最大応力はR部の終点から固定端側 に入り込み,さらに理論上の最大応力よりも大きくなるのである.そして,段 付部Rを小さくすると,連続的に大きくなる固定端の幅も小さくなる.なので, Rの半径が大きくなると試験片の最大応力が大きくなると言えるのである.

しかし実際に段付部 R の半径を 0.3mm から 0.1mm, 0.03mm と小さくした 試験片で疲労試験を行った結果,疲労寿命は段付部 R の半径が小さくなればな るほど短くなる事が報告されている¹⁵⁾¹⁶⁾.この事実と本研究で行った有限要素 法による解析の関係については,今後さらに調査検討していかなければならな い課題と考えられる.



図 17 有限要素法によるシミュレーション(R0.3mm, 2000MPa)



図 18 有限要素法によるシミュレーション(R0.1mm, 2000MPa)

8-4 結言

3次元 CAD で試験片のモデルを製作し,有限要素法によって疲労試験中の試験片にどのような応力が発生するのかシミュレーションを行った結果,以下の事がわかった.

- ・疲労試験中の試験片における理論上の最大応力は,R 部の終点から 0.06mm 固定側に入り込んだ位置の表面であることが判明した.
- ・試験片には理論上の応力集中部よりも先の地点に応力集中が発生していることから,試験片の破断地点に存在している介在物や研削痕が理論上の応力集中の値よりも大きい応力集中を発生させている.
- ・試験片に加わる応力は 2000 MPa として解析を行った結果,実際に試験片に 2260 MPa の最大応力が作用することがわかった.
- ・段付部の R を本研究の半径 0.3mm から半径 0.1mm に小さくした試験片のモ デルを作り,全く同じ条件で解析を行った.その結果,段付部の R が小さく なっても,最大応力は R 部の終点から固定側に入り込んだ位置に存在するこ とが確認された.
- ・段付部の R が半径 0.3mm の場合は最大応力が 2260 MPa だったのに対して、 半径 0.1mm の場合の 2030 MPa であり、段付部の R を小さくすると最大応力 は理論上の値 2000 MPa に近づくことがわかった。
- ・段付部 R の半径が大きくなると試験片の最大応力が大きくなる理由は,段付部 R の半径の変化がそのまま実際の固定端の幅の変化につながるからである.

第9章 総括

第1章は序章であり,企業が抱えるコアピンの疲労破壊という問題の現状と,小型試験片で疲労試験を行う必要性を示し,本研究の目的を述べた.

第2章はプラスチック射出成形に用いられる金型の一部であるコアピンに ついて述べた.

第3章は本研究で使用した試験片の化学成分,熱処理,機械的特性,そして形状及び加工法について述べた.

第4章は本研究で行った疲労試験に用いる小型疲労試験機及び疲労試験の 条件について述べた.そして各応力で疲労試験を行い,疲労強度特性曲線 を得ることを目的とした.本実験で得られた結果を以下に示す.

- ・試験片の疲労寿命は,加わる応力振幅が大きければ短くなり,応力振
 幅が小さいとき試験片の寿命は飛躍的に延びることがわかった.
- ・本研究で定めた繰返し数 10⁶回を満たす時間強度は,1550 MPa が得られた.
- ・試験片は概ね段付部 R0.3mm の終点付近で破断していたが,その段付部 R0.3mm の終点よりも数 mm 先で破断している試験片も少なくは 無かった.

第 5 章はバリを残した試験片を用いて,試験片に存在するバリが試験片の 疲労強度に与える影響を調べた.本実験で得られた結果を以下に示す.

- ・バリの有無にかかわらず,試験片の疲労寿命は加わる応力振幅が大き ければ短くなり,応力振幅が小さいとき試験片の寿命は飛躍的に延び る.
- ・バリの有る試験片が繰返し数 10⁶回を満たす時間強度は,1500 MPa だった.
- ・バリを残した試験片のほうが全体的にバリを取去った試験片よりも先 に破断した.

第6章は試験片の疲労破壊源を特定するため,破断面を観察した.その結 果を以下に示す.

- ・疲労き裂の発生源は大きく分けて「介在物型」,「研削痕型」,そして 「バリ型」という3種類のパターンがあることがわかった.
- ・介在物型の内,元素分析で解析できたのは70%で,確かに介在物が存在している場合にもかかわらず元素分析装置で物質が特定できないものがあった.
- ・元素分析で解析できた 70%の介在物の内,半数が Al であった.
- ・バリ型の破断面はバリを残した試験片のみの特徴である.例外として, バリを取り去った試験片の中でもバリを取り残したと思われる箇所 から破断していたものが1本だけ確認されたため,バリが疲労破壊に 及ぼす影響は大きいと考えられる.

第7章はバリの有る試験片とバリの無い試験片を使用して,応力振幅を一 定にして疲労試験を行った.さらにその試験結果を集計し,統計的に処理 した.その結果を以下に示す.

・バリの有無を問わず,繰返し数は非常に広い範囲でばらついた.

- ・結果の標準偏差を求めたところ,バリ無しでは 490417,バリ有りで は 97560 となり,バリの有る試験片の繰返し数の方がより大きなばら つきを持つことがわかった.
- ・試験結果に対しワイブル分布でデータを処理した.その結果,短寿命:
 長寿命の比はバリ無しで4:3,バリ有りで5:1であり,バリの有る
 試験片は特に短寿命に集中することがわかった.
- ・バリを残した試験片の 50%がバリを起点として破壊していた.この事 実から試験片のバリを取り除くことで試験片の寿命を長寿命側に引 き上げることができると言える.
- ・疲労強度に及ぼす影響の大きさは
 研削痕 > 介在物 > バリ
 の順に大きくなることがわかった.
- ・長寿命側の試験片には,元素分析で特定できなかった介在物を起点として破壊しているものが集中していた.今後の課題として,正体不明の介在物が何であるのか解明することが挙げられる.

第8章は3次元 CAD で試験片のモデルを製作し,有限要素法によって疲労 試験中の試験片にどのような応力が発生するのか解析を行った.その結果 を以下に示す.

- ・疲労試験中の本試験片における理論上の最大応力は, R 部の終点から 0.06mm 固定側に入り込んだ位置に発生することが判明した.
- ・試験片には理論上の応力集中部よりも先の地点に応力集中が発生していることから,試験片の破断地点に存在している介在物や研削痕が理論上の応力集中の値よりも大きい応力集中を発生させている.
- ・試験片に加わる応力は 2000 MPa として解析を行った結果,実際に試験片に 2260 MPa の最大応力が作用することがわかった.
- ・段付部の R を本研究の半径 0.3mm から半径 0.1mm に小さくした試験片のモデルを作り,全く同じ条件で解析を行った.その結果,段付部の R が小さくなっても,最大応力は R 部の終点から固定側に入り込んだ位置に存在することが確認された.
- ・段付部の R が半径 0.3mm の場合は最大応力が 2260 MPa だったのに対して,半径 0.1mm の場合の 2030 MPa であり,段付部の R を小さくすると最大応力は理論上の値 2000 MPa に近づくことがわかった.
- ・段付部 R の半径が大きくなると試験片の最大応力が大きくなる理由は, 段付部 R の半径の変化がそのまま実際の固定端の幅の変化につなが るからである.

参考文献

- 1) 山形精研株式会社ホームページ <u>http://www.yamagataseiken.co.jp/</u>
- 2) 日本機械学会:丸善,技術資料 機械・構造物の破損事例と解析技術,
 P ,1984
- 3) 藤木 榮:日刊工業新聞社,機械部品の疲労破壊・破断面の見方,
 P3,2002
- 4) 横堀 武夫: 技報堂出版株式会社, 材料強度学, P197~198, 1955
- 5) 岡崎 佳奈:山形大学,2003 年度卒業論文「板状小型試験片の繰返し 曲げ疲労強度特性評価」,P6~10,2004
- 6) 小山 信二/鈴木 幸三:森北出版株式会社,はじめての材料力学,P84
 ~95,1997
- 7) 日本機械学会:前述2), P33
- 8) 日本機械学会:前述2), P33~36
- 9) 藤木 榮:前述3), P22~23
- 10) 藤木 榮:前述3), P25~27
- 11) 山家 和樹:山形大学,2004 年度卒業論文「板状小型試験片の繰返し
 曲げ疲労強度特性評価」,P26,2005
- 12) 岡崎 佳奈:前述5), P15
- 13) 西田 俊彦 / 安田 榮一:日刊工業新聞社,セラミックスの力学的特性
 評価, P41~52,1986
- 14) 山家 和樹:前述10), P20~21
- 15) 岡崎 佳奈:前述5), P14
- 16) 山家 和樹:前述10), P11~12

謝辞

小型試験片の疲労強度特性という研究を実施するに当たって,多くの方に支 えられて卒業論文を提出するに至りました.

本研究を進めるに当たり数々の助言をいただき,必要な参考資料を用意して いただいた来次浩之先生には心から御礼申し上げます.ありがとうございました.

本研究について試験片の製作と,研究を進める上で貴重な情報を提供していただいた山形精研株式会社の染谷工場長に深く感謝の意を示したいと思います. 御協力ありがとうございました.

そして,昨年度まで小型試験片の疲労強度特性の研究をされ,本研究においても研究上の疑問に御返答をいただいた山形大学の菅野博士に心から感謝いたします.御助言ありがとうございました.

また,細矢正廣先生,庄司英明先生,工藤誠先生,奥山正先生,宮下智先生, 吉田明弘先生のメカトロニクス科の諸先生方には,勤務時間外まで学校に残っ て御指導いただき心から感謝いたします.

そして,困難に直面した時には互いに助け合い,共に卒業研究を成功させた 来次研究室の佐々良介君,佐原雅晶君,難波謙君,さらに,共に2年間を過ご したメカトロニクス科の諸君,今までありがとうございました.

最後に,卒業研究発表を聞いていただき,御言葉をいただきました赤塚孝雄 学校長に深く御礼を申し上げたいと思います.本当にありがとうございました.